

台湾 ICT ベンダーの動向セミナー
～自動車シフト・台湾企業の“強み”の背景～

一般社団法人日本自動車部品工業会

西日本支部総務・経営分科会リーダー 眞田 達也
(副会長・西日本支部支部長)

平素は、弊支部の運営に格別の御理解、御協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

成長著しい台湾企業。コモディティ化する PC の流れの中で、台湾のコンピュータ産業は強みを活かし、変貌を遂げようとしています。とりわけ、SDV 化が進む自動車産業へのシフトの動きが見られます。

つきましては、弊社西日本支部の総務・経営分科会において、Taipei Computer Association 駐日代表 吉村 章氏をお招きして、「台湾 ICT ベンダーの動向セミナー」を開催することにいたしました。台湾企業と日本企業との橋渡しを担っておられる吉村氏に台湾ビジネスの現状もお話いただきます。

多くの皆様の参加をお待ちしております。

記

1.日 時：2026年8月27日(木) 15:00～16:50

2.形 式：西日本支部事務所での対面 + Web 形式 (zoom)
※対面での御参加は先着 15 名までとさせていただきます。

3.場 所：一般社団法人日本自動車部品工業会 西日本支部
大阪市北区豊崎 5-7-8 リップル豊崎 206
アクセスはこちら ⇒ <https://www.japia.or.jp/west/about/access/>
※オンライン参加者には後日、URL をお送りします。

4.内 容：

15:00 開会挨拶 総務・研修分科会リーダー 眞田達也(三乗工業(株)代表取締役社長)

15:05～16:30 講演「台湾 ICT ベンダーの自動車シフト/台湾企業の‘強み’の背景」
Taipei Computer Association 駐日代表 吉村 章氏

【内容(予定)】

- (1)台湾の自動車産業とコンピュータメーカーの関わり方
 - ・台湾 ICT ベンダーの強み、自動車分野へのアプローチ
 - ・台湾型水平分業と協業+競争の横連携
- (2)COMPUTEX & InnoVEX2026 に見る業界最新事情
 - ・NVIDIA、MEDIATEK、TSMC、FOXCONN etc
 - ・スタートアップの力を取り込む台湾型スタートアップエコシステム
- (3)日台アライアンスの可能性
 - ・台湾人経営者/台湾人ビジネスパーソン/企業文化の特徴
 - ・日本企業にとってのビジネスチャンス/ビジネスパートナーの探し方 など

16:30～16:40 質疑応答

16:40～16:50 一般社団法人日本自動車部品工業会西日本支部の取り組みについて
～16:50 閉会

※終了後、対面参加者と講演者との名刺交換、懇親会を予定しております。

5.参加費：無料

6.申込方法：下記西日本支部ホームページよりお申込みください。締切日 / 8月21日(金)

URL: https://www.japia.or.jp/west/news/topics_detail38/id=6814

※対面、Web 参加の方々へのご案内は、8月24日(月)頃を予定しております。

【お問合せ先】 一般社団法人日本自動車部品工業会 西日本支部事務局
TEL:06-6371-2200 / Mail: kansai@japia.or.jp